のこぎり歯形状を有する表面によるマイクロパーツの輸送 ~ 第 5 報 より微小なワークの輸送における駆動条件の検討~ 札幌市立大学 三谷 篤史 立命館大学 吉村 俊厚,平井 慎一

Micro-parts Feeding by a Saw-tooth Surface 5th Report - Feeding conditions for smaller micro-parts

Atsushi Mitani, Sapporo City Univ.

OToshiatsu Yoshimura and Shinichi Hirai, Ritsumeikan Univ.

This paper describes the study of feeding conditions for submillimeter size micro-parts using a saw-tooth surface with simple planar and symmetric vibration. The driving condition changes according to the size of micro-parts because smaller parts decrease weight, surface area and convexity size, which influences the dynamics of these parts. Relationship between driving conditions and feeding velocities of 0603-type capacitors (size: $0.6 \times 0.3 \times 0.3$ mm, weight:0.3 mg) are represented experimentally. Surface parameters such as convexity size, friction coefficient and adhesion force are estimated by comparing experimental results with simulation.

1 はじめに

筆者らは,のこぎり歯形表面を有するマイクロパーツ フィーダを提案している[1].この機構は,振動式フィー ダの表面にのこぎり歯形状の溝加工を施し , マイクロパー ツとフィーダの接触条件を正負方向で変化させることで 対称な平面振動による一方向輸送を実現する.前報[2,3] では、マイクロパーツのダイナミクスを導出し、それら を用いたシミュレーション結果と 2012 型チップコンデ ンサ (2.0×1.2×0.6mm, 7.5 mg) の輸送実験結果を比 較することによりダイナミクスの妥当性を検討した.本 稿では , より小さいサイズの 0603 型チップコンデンサ (0.6×0.3×0.3 mm, 0.3 mg)の輸送について検討する. より小型かつ軽量なマイクロパーツを輸送する場合,質 量や表面積だけでなく , 表面粗さ , 摩擦力 , 凝着力が変わ り,それらがマイクロパーツの輸送に影響を与える.本報 では,シミュレーションを用いてこれらのパラメータ推 定を試みる.ここでは,輸送実験を行うことによりパー ツフィーダの駆動条件と輸送速度の関係を明らかにする。 次に,シミュレーションにおいて,実験結果と同一の結 果が得られるようにパラメータを調整し、マイクロパー ツの表面に関するパラメータを推定する.

2 輸送実験

パーツフィーダの駆動条件と0603型チップコンデン サの輸送速度について検証する.輸送実験に用いたのこ ぎり歯表面形状を表1に示す.パーツフィーダの駆動電

Table I Saw-tooth sufface promes				
Type	θ [deg]	p[mm]	$d \times 10^{-1} \; [\mathrm{mm}]$	
$15 \deg$	15	0.1	0.268	
$20 \deg$	20	0.1	0.364	
$25 \deg$	25	0.1	0.466	
$30 \deg$	30	0.1	0.577	
35deg	35	0.1	0.700	
40deg	40	0.1	0.869	

Table 1 Saw-tooth surface profiles



Fig. 1 Experimental results of 0603-type capacitors



Fig. 2 Maximum feeding velocity on each surface

圧を 120 V の方形波とした.それぞれの表面において, 駆動周波数を $f = 90.0, 90.2, 90.4 \cdots 94.0$ Hz とした場合 のマイクロパーツの輸送速度を図1に示す.なお,輸送 速度の計測にはビデオカメラを用い,一定距離の輸送に 要したフレーム数から輸送速度を計算した.各駆動条件 において10回の輸送実験を行い,それらの平均値を実験 結果とした.

それぞれの表面において,91 Hz から 93 Hz で安定し た輸送が実現できている.図2に各表面での最高輸送速 度を示す.これらの結果から,最も高速な輸送を実現でき る表面は,20deg表面であり,92.4Hz 駆動において 2.29 mm/s の輸送速度を実現している.したがって,0603 型 チップコンデンサの輸送においても 2012 型の実験結果 [3] と同様な傾向を示しているものの,駆動周波数および輸 送速度は大きく異なっている.これらの原因としてあげ られるのは,マイクロパーツの小型化によるパラメータ の変化である.マイクロパーツの小型化により,重量が 減少するだけでなく,パーツの表面積も小さくなる.そ れに伴い,パーツの表面パラメータ,すなわち凸部半径 や摩擦力,凝着力も変化する.次節では,ダイナミクス モデルを用いたシミュレーションにおいて,実験結果と 適合するようにシミュレーションパラメータを調整する ことにより,0603 型チップコンデンサの表面パラメータ を推定する.

3 シミュレーションによるパラメータ

同定

以下のダイナミクスモデル [3] を用いてシミュレーショ ンを行なう.

$$F = m\dot{v} + cv + F_{gsaw-tooth} \tag{1}$$

ここで, m はマイクロパーツの質量, c は粘性係数, $F_{gsaw-tooth}$ はパーツに働く凝着力である.また, F は マイクロパーツの駆動力であり,マイクロパーツとのこ ぎり歯の接触状態によって変化する.実験結果とシミュ レーションが同一の輸送距離となるように,シミュレー ションの各パラメータを調整する.参照する実験結果は, 図 2 に示す最高輸送速度とした.

のこぎり歯のピッチを p = 0.1 mm, 凸部半径を r = 0.03 mm, フィーダテーブルの振幅を Amp=0.5 mm, パーツの質量を m=0.3 mg, のこぎり歯先端の摩擦係数を $\mu_p = 1.0$, 斜面との摩擦係数を $\mu_s=0.001$, 粘性係数 c=1.0 mg/s, のこぎり歯の駆動力を $F_0=450 \text{ mg} \text{ mm/s}^2$, 無加工 時にパーツ全体にかかる凝着力を $f_g=130 \text{ mg} \text{ mm/s}^2$ とした.サンプリングタイムを 0.001 s とし, 100 s 間のシミュレーションを行った.シミュレーション結果および実験結果とそれらの比較を表 2 に示す.シミュレーションでは 25 ~ 40 deg 時の到達距離が実験値より大きい事が分かる.

4 考察

0603 型チップコンデンサの輸送を実現する駆動周波 数は,2012 型チップコンデンサと比較して大きくなって いる.これはワークの小型化により凝着力の影響が大き くなると同時にワークの慣性力が減少し,凝着力に打ち 勝つために必要なフィーダの振動力が大きくなったため

Table 2 Comparison between simulation and experiments

Surface	Simulation	Experiment	Error
Type	[mm]	[mm]	[%]
15deg	189.701	190.249	0.28
20deg	224.007	228.665	2.03
25deg	235.588	182.044	29.41
30deg	219.998	139.720	57.46
35deg	211.801	135.497	56.31
40deg	180.095	135.920	32.50



Fig. 3 Rotation around horizontal axis along saw-tooth

である.また,0603 型の輸送速度は2012 型に比して 1/10 程度となった.これは,マイクロパーツの小型化に 伴い凸部の大きさも減少し,輸送時において無接触状態 が生じ輸送効率が減少したためである.すなわち,マイ クロパーツの小型化に応じて,のこぎり歯表面を微細化 する必要がある.

シミュレーションと実験結果を比較すると,仰角 15 , 20 deg において誤差はそれぞれ 0.28%, 2.03%なのに対 し, 25 deg 以降では誤差は大きくなっている.また,輸 送速度がピークとなる仰角を比較すると,実験結果が20 deg なのに対しシミュレーションは 25 deg である.これ らの原因としては,シミュレーションにおいてワークの 回転を考慮していないことが挙げられる.図3に示すよ うに,ワークが横軸周りに回転した場合,ワークの突き 出し部分が接触点 C を中心に回転し, ワークの先端 D が のこぎり歯の斜面上の点 D'と接触する.このとき負方 向駆動力が生じ,輸送速度が減少する.負方向駆動力は, ワークの横軸周りの回転角に依存する.ワークの回転角 は, ワークが小さいほど大きくなり, 溝深さが深いほど大 きな回転角でのこぎり歯斜面と接触する.すなわち,の こぎり歯の仰角が小さい15,20 deg ではシミュレーショ ンと実験結果の誤差が小さくなり,仰角が大きくなると 誤差も大きくなる傾向にある.したがって,より高精度 な同定を行うためには,ワークの回転を考慮したダイナ ミクスによるシミュレーションが必要となる.

5 おわりに

本研究では,前報で検討した 2012 型チップコンデン サより,より小さいサイズの 0603 型の輸送について検 討した.今後の課題としては,パーツの回転まで考慮し たシミュレーション,角度 20deg,周波数 92.4Hz におけ る最適なピッチ幅の検討が挙げられる.

参考文献

- [1] 三谷 篤史, 菅野 直人, 平井 慎一:のこぎり歯形形状 を有する表面によるマイクロパーツの輸送, 日本機械学会 論文集(C編), Vol.71, No.704, pp.1169-1176, 2005.
- [2] 三谷 篤史, 菅野 直人, 平井 慎一:のこぎり歯形形状 を有する表面によるマイクロパーツの輸送~第3報 輸送 のダイナミクス~、SI2005(熊本), CD-ROM, 2005.
- [3] 菅野 直人,三谷 篤史,平井 慎一:のこぎり歯形形状 を有する表面によるマイクロパーツの輸送~第4報 輸送 条件の最適化に関するシミュレーション~,SI2005(熊本), CD-ROM,2005.